



preliminary

Sonic Fast Recovery Diode

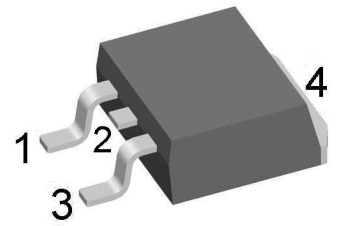
V_{RRM}	=	600 V
I_{FAV}	=	30 A
t_{rr}	=	35 ns

High Performance Fast Recovery Diode
Low Loss and Soft Recovery
Single Diode

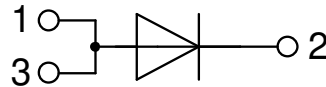
Part number

DHG30IM600PC

Marking on Product: *DHG30IM600PC*



Backside: cathode



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm}-values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: TO-263 (D2Pak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

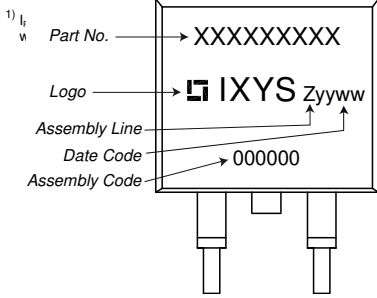


Fast Diode				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			600	V	
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			600	V	
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 600 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		50	μA	
		$V_R = 600 V$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		4	mA	
V_F	forward voltage drop	$I_F = 30 A$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		2.26	V	
		$I_F = 60 A$			3.11	V	
		$I_F = 30 A$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		2.22	V	
		$I_F = 60 A$			3.20	V	
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 95^{\circ}C$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		30	A	
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		1.17	V	
r_F	slope resistance				32	m Ω	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.6	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.25		K/W	
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}C$		210	W	
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10 ms; (50 Hz), sine; V_R = 0 V$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		200	A	
C_J	junction capacitance	$V_R = 400 V$ $f = 1 MHz$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		16	pF	
I_{RM}	max. reverse recovery current	} $I_F = 35 A; V_R = 400 V$ $-di_F / dt = 600 A/\mu s$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		12	A	
			$T_{VJ} = \text{ }^{\circ}C$		tbd	A	
t_{rr}	reverse recovery time		$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		35	ns	
			$T_{VJ} = \text{ }^{\circ}C$		tbd	ns	



preliminary

Package TO-263 (D2Pak)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal ¹⁾			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		150	°C
T_{op}	operation temperature		-55		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight	Product Marking	Part description		2		g
F_C	mounting force with clip		20		60	N



D = Diode
H = Sonic Fast Recovery Diode
G = extreme fast
30 = Current Rating [A]
IM = Single Diode
600 = Reverse Voltage [V]
PC = TO-263AB (D2Pak) (2)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DHG30IM600PC-TRL	DHG30IM600PC	Tape & Reel	800	503501
Alternative	DHG30IM600PC-TUB	DHG30IM600PC	Tube	50	525078

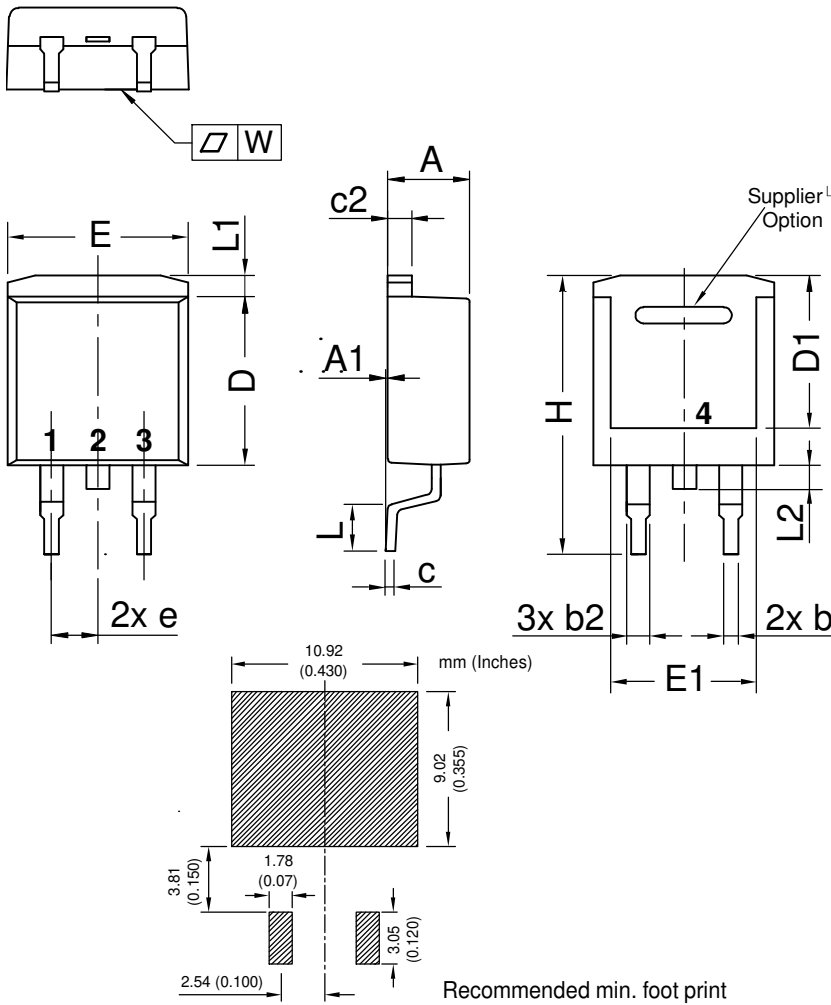
Similar Part	Package	Voltage class
DHG30I600PA	TO-220AC (2)	600
DHG30I600HA	TO-247AD (2)	600

Equivalent Circuits for Simulation * on die level $T_{VJ} = 150\text{ }^\circ\text{C}$

Symbol	Parameter	Value	Unit
$V_{0\text{ max}}$	threshold voltage	1.17	V
$R_{0\text{ max}}$	slope resistance *	29	mΩ

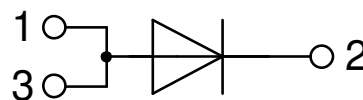


Outlines TO-263 (D2Pak)



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru